

8 吋全自動表面輪廓儀

※ 使用前須注意事項

檢查使用記錄相關表單.....

機台狀況確認.....

※ 設備功能介紹

機台設備功能及適用範圍.....★

相對位置在 OM 螢幕上顯示.....★

※ 試片取放操作

wafer 取放★

下針與抬針.....★

※ 機台實際操作

樣品位置的尋找確立.....★

參數介紹和設定.....★

資料整理與水平修正.....★

※ 異常處理程序

通報程序.....

※ 使用完畢

儀器使用完畢,確實填寫儀器使用紀錄簿.....

※ 其它

緊急狀況處理.....